

Produktdatenblatt

HP EX900 - Solid-State-Disk - 500 GB - PCI Express 3.0 x4 (NVMe)



Produktbeschreibung: HP EX900 - Solid-State-Disk - 500 GB - intern - M.2 2280 - PCI Express 3.0 x4 (NVMe)

Gruppe: Festplatten
 Hersteller: HP Inc.
 Hersteller Artikel Nr: 2YY44AA#ABB
 EAN: 6955914605329

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	HP EX900 - Solid-State-Disk - 500 GB - PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Typ	Solid-State-Disk - intern - LDPC Fehlerkorrektur, 3D NAND Technology, NANDXtend
Kapazität	500 GB
Formfaktor	M.2 2280
Schnittstelle	PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale	LDPC Fehlerkorrektur, 3D NAND Technology, NANDXtend
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80 mm x 22 mm x 2.4 mm
Gewicht	67.5 g
Lokalisierung	Englisch / Europa

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Solid-State-Disk - intern
Kapazität	500 GB
Formfaktor	M.2 2280
Schnittstelle	PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale	LDPC Fehlerkorrektur, 3D NAND Technology, NANDXtend
Breite	80 mm
Tiefe	22 mm
Höhe	2.4 mm
Gewicht	67.5 g
Leistung	
SSD-Leistung	200 TB
Interner Datendurchsatz	2100 MBps (lesen)/ 1500 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read	100000 IOPS

Produktdatenblatt

4 KB Random Write	80000 IOPS
Erweiterung und Konnektivität	
Schnittstellen	1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld	M.2 2280
Verschiedenes	
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, CB, FCC, RoHS, KCC, cTUVus, RCM, CE/EMC
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	85 °C